PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication numb r:

01-117024

(43) Date of publication of application: 09.05.1989

(51)Int.Cl.

H01L 21/30

GO1N 21/88

H01L 21/66

(21) Application number: 62-272958

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing:

30.10.1987 (72)Invento

(72)Inventor: NAKADA TOSHIHIKO

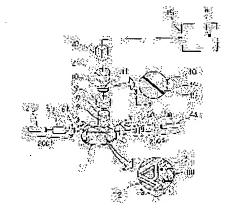
AKIYAMA NOBUYUKI YAMAUCHI YOSHIHIKO

(54) METHOD AND EQUIPMENT FOR DETECTING FOREIGN MATTER

(57) Abstract:

PURPOSE: To extract only foreign matter information without extremely damaging foreign matter scattering light, by illuminating a wafer from an oblique upper part with a rotation angle wherein reflected diffraction light in the directions of x-axis and y-axis does not enter an objective.

CONSTITUTION: A wafer 1 is so arranged that two principal pairs of line edge group constituting a circuit pattern 2 on the wafer 1 become parallel to x-axis and y-axis, respectively. When the wafer is illuminated from an oblique upper part at rotation angles of 45° with respect to x-axis and y-axis, the reflected diffraction light from the line edge group parallel to x-axis and y-axis does not enter an objective 7, so that pattern information is eliminated. The line edge group among the pattern 2 with angles of 45° with repect to x-axis and y-axis becomes vertical to laser beam, so that the reflected diffraction light constitutes a Fourier transform image on a Fourier transform plane 11. By arranging a spatial filter 10 on the transform plane 11, the pattern information in the pattern in the p



spatial filter 10 on the transform plane 11, the pattern information is eliminated. Thereby extracting foreign matter information only.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application conv rted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-117024

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号		❸公開	平成1年(1989)5月9日
H 01 L 21/30	301	V-7376-5F			
G 01 N 21/88		E-7517-2G Z-7517-2G			
H 01 L 21/66			審査請求	未請求	発明の数 2 (全9頁)

☑発明の名称 異物検出方法及び装置

②特 願 昭62-272958

❷出 願 昭62(1987)10月30日

明 ⑫発 中田 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 俊 所生産技術研究所内 79発明 秋 山 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内 ⑫発 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内 ⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 四代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 細 智

1 . 発明の名称

異物検出方法及び装置

- 2. 将許請求の範囲
 - 1・飲料上を、試料上のパターンを構成する主要。な直般群に対し試料平面上で所選の服別先生のが思い、 医角を成す方向から、指向性の高い、照別光で的で、 方照明し、試料からの散乱光を検出する目的の空・ 照明領域の垂直上方に設けた検出光学系内の空・ 間周波 数領域において、試料上のパターン選先し、 成する他の直 凝群からの規則的散乱光を強いない。 上記選光手段を通過してきた試料上の異物が出る。 の散乱光を上記検出光学系を介して、光検出することを特徴とする異物検出方法。
- 所認の限られた回転角は、上記検出光学系の、
 NA(Numerical Aperlure: 第口数)によって

定まる値であることを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載の異物検出方法。

- ・所望の限られた回転角は、概ね 45° であることを特徴とする特許 間水の範囲第1 項配戦の異物核出方法。
- 6 ・ 所望の限られた回転角は、上記主要な道殿群、 からの反射回 折光が上記校出光学系に入射しな、 い回転角であることを特徴とする特許諸求の範₂₀

開第5項記載の異物検出委領。

- 7 . 所望の限られた回転角は、上記検出光学系の · N A (Numerical Aperture: 開口数) によって · 定まる値であることを特徴とする特許前求の範 · 開銀 5 項記 収の異物 核出 乗 健。 5
- 8 . 所望の限られた回転角は、概ね 45° であることを特徴とする特許請求の範囲第 5 項記収の異な物検出委性。
- 9 . 試科は半導体ウェハであることを特徴とする 特許請求の範囲第 5 項記載の異物検出装置。 10
- 5. 発明の詳細な説明

(運業上の利用分野)

本発明は、試料上の微小異物を検出する方法及・び要置に係り、特に製品(パターン付)ウェハ上・の異物を検出するのに好適な異物検出方法及び委 15 値に関する。

〔従来の技術〕

パターン付ウェハ上異物検査を例にとると、従・来の技術は例えば、時開昭 54-57126 に代表され、 るように、ウェハ上の回路パターン及び異物に直 n

の、また同図的は同じく通過後の異物散乱光の偏 光状態を各々示したものである。図から明らかな。 ように、従来方式においては、偏光板を通過でき、 る P 偏光成分は全異物散乱光のごく一部であり、 最小検出典物はる~ 5μm 程度が限界である。すな⁵ わち、従来方式は、試料上のパターンからの反射。 光を除去するために、偏光板を用いているわけで・ あるが、そのために異物散乱光の多くをも除去す。 る結果になっている。従って崩1凶に示すように、 さらに微小な1~2 mm 異物84の場合は、全散乱光10 そのものの光量低下と偏光板による光量低下のた・ め、検出が極めてむつかしくなる。検出光量を増・ 加させるため、レーザ光の強度を増加させると、・ それまであまり光らなかったパターン・コーナ部・ での散乱光が偏光板を通過してしまい、異物との16 弁別が困難になる。また、異物の材質及び形状に. よっては偏光解消が小さいものがあり、その場合、 は、異物散乱光にP偏光成分がほとんど含まれず。 ますます検出が困難になる。

本発明の目的は、上記従来技術の問題点に鑑み。

線偏光レーザ光を照射した瞬の、各々の反射光の。 偏光解消度の違いに着目したものである。すなわ、 ち、 第 5 図に示すように、レーザ 70c 及び 70d か ° **ら出射したS偏光ビームでウェハ1上を斜方照明** する。一般に、ウェハ上の回路パターン71は概ね5 規則的な直機段差パターンで構成されているため、 レーザ光の偏光解消は少なく、パターン71のうち: レーザピーム 103 の光軸と直交する直線エッジか・ らの反射光74には S 偏光成分がそのまま保存され・ る。一方、異物はその形状に規則性がなく、入射の レーザ光に対して様々な入射角を有する微小面で・ 構成されていると考えられ、レーザ光は散乱され・ る。その結集、偏光が解消し、散乱光75には5偏・ 光及びP個光成分が混在する。そこで、対物レン・ メフの上方に S 偏光成分 (実 綴で示す) を遮断すい るように偏光板76を配置すれば、光電変換架子77. では異物散乱光 75 の中の P 偏向成分のみが 79 の。 ように検出される。

(発明が解決しようとする問題点)

第 6 図 (a) は上 配従来方式における偏光板通過前 20

偏光解消に依存せず、高い効率で異物散乱光を被出てきる異物被出方法及び要置を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

上記目的は、試料上を、試料上のパターンを補。成する主要な直線群に対し試料平面上で所違の限ったのれた回転角を成す方向から、指向性の高い照明・光で斜方照明し、試料からの数乱光を検出する目・ので照明領域の垂直上方に設けた検出光学系内の・空間周辺数領域において、試料上のパターンを構っ成する他の直般群からの規則的散乱光を遅光し、・上記遮光手段を通過してきた試料上の異物からの・散乱光を上記検出光学系を介して、光検出器で検・出することにより、達成される。

(作用)

 転角がある一定値以上になると、バターンからの・
反射回折光が検出光学系に入射しなくなることを・
利用する。上記手段によれば少なくとも試料上の・
互いに直交する2組の直線パターン群を完全に除ったのきる。一方、上記手段で除去しきれない直線・
パターン群については、検出光学系の空間周辺数・
領域、すなわちフーリエ変換面において上記記 存直級パターン群のフーリエ変換像を空間フィル・
タにより遮光することにより、これを除去することにより、できる。以上の手段によれば、異物散乱光に、10大きな影響を与えることなくバターンからの反射・
光を除去でき、異物散乱光を高い効率で検出する・
ことができる。

(実施例)

以下、本発明の実施例を第1図~第4図により is 説明する。

まず、本発明の基本原理を、パターン付ウェハ . 異物校査を例にとり、第2図により説明する。第 . 2図(a)は異物検出光学系の原理図を示したもので . ある。ウェハ1は、対物レンズ7、リレーレンズ 20

. 7 .

部からの反射回折光は対物レンズに入射したいこ。 とが判る。例えば、NA(Numerical Aperture: ' 開口数) 0.4 の対物レンズの場合、 9m = 20°であ * る。従って、検出光学系にNA0.4の対物レンズ・ を使う場合は、斜方照明用レーザピームの回転角。 φをェ軸及びy軸に対して20°を越える値に設定・ すれば、エ軸及びり軸と平行な直線エッジ部から、 の反射光を完全に除去することができる。この回・ 転角gmは対物レンズのNAにより異なる値となる。 NAが大きいほどその値は大きい。この際、異物い 散乱光は全く影響を受けない。第2四向は、余裕・ をみて回転角φを 45°とした時のパターン及び異・ 物からの反射光を示したものである。パターン2・ .のうちょ軸及びょ軸と平行な直線エッジ部からの・ 反射回折光は対物レンズ 7 に入射しないから、検 15 出面像26に示すように、これらのパターン背報は、 完全に除去できる。一方、パターン2のうちょ軸. 及び y 軸に対し 45°方向を成す直級エッジ部から。 の反射回折光は、対物レンズ7に入射し、20の位. 位、すなわちフーリエ変換面において、細長く集っ

. 9 .

9及び12により光電変換素子13上に結像している。 一万、対物レンズ1内の空間周波数領域、すなわり ちフーリエ変換面(射出版に相当する) 8 は、り・ レーレンズ 9 により20の位置に結像している。本 * 発明は、同凶的に示すように、ウェハ上に形成さ3 れている回路パターンが、概ね互いに直交する2. 組の追想群と、どく一部に存在する上記道線群に、 対して 45°の角度を成す直線群の、計る型の直線・ 辯から構成されていることに着目したものである。 今、第2図四に示すように、エ軸及びり軸に平行10 な直線エッジ部から成るパターン18を想定し、こ・ れを糾方照明するレーザ19のビーム 102と ェ軸と・ がウェハ平面上で成す回転角をのとする。回転角・ φに応じて、パターン18のうちの y 細方向の直線・ エッジ部からの反射回折光、すなわちフーリエ変い 換像は、20の位置、すなわち対物レンス1のフー. リエ変換面(空間周波数領域=射出瞳)8の結像. 位置(21が射出瞳の像である)において、22の. ように変化する。すなわち、回転角φがある一定。 値伽以上になると、もはやパターンの直触エッジ20

. 8 .

光したフーリエ変換像となり、また検出画像26 においてもそのパターン情報27が得られている。25 は異物のフーリエ変換像であり、その形状の不規則性のためフーリエ変換面で大きく広がっている。そこで、両者のフーリエ変換像の形状の違いに居りして、遮光部31を有する空間フィルタ29を、20の位置、すなわちフーリエ変換面に設置することにより、45°方向の直線エッジ部のフーリエ変強像32に示すように異物情報33のみを抽出することができる。尚、この45°方向のパターンはウェハ・上でわずかに存在するものであり、フーリエ変換のでもすがに存在するものであり、フーリエ変換いでも方がに存在するものであり、フーリエ変換の24は極めて細いため、空間フィルタ29の遮光部・31もかなり細くすることができる。従って、この・遮光部31による異物散乱光の遮光量は極めて少ない

以上述べたように、本発明の選本原理は、 エ 軸・及び y 軸方向の反射回折光が対物レンズに入射し、ないある回転角でウェハ上を斜万照明することに、より、ウェハ上の回路パターンの大半を占めるエ 20

細及び y 軸方同のパターン情報を除去し、残りの・他の方向のパターン情報については、対物レンズ・もしくは被出光学系のフーリエ変換面に設けた空・間フィルタにより、これを除去することにより、・ 異物散乱光を大きく損なうことなく、異物情報の・ みを抽出するものである。

以下、本発明の第1の契筋例を第1図により説・ 明する。

第1 図は第1 の契施例における異物や出光学系・を示す図である。本光学系は、エリステージ(図 10 示せず)、レーザ糾方照明光学系 200a , 200b 、・対物レンズ 7、リレーレンズ 9、空間フィルタ10、リレーレンズ 12、2 次元固体 遊像 妻子 90 より構・成される。同図において、試料は回路バターンが・形成された製品ウェハである。レーザ服方照明光 15 学系 200a , 200b は、それぞれ、半導体レーザ4a、4b、ビーム補正光学系 5a , 5b 、 集光レンズ 6a , 6bから成り、半導体レーザ 4a , 4b から出射した・情円形ビームを、ビーム補正光学系 5a , 5b により円形ビームに整形した後、米光レンズ 6a , 6b 20

. 11 .

設けることにより、このパターン情報を除去する。 ことができる。尚、この際、レーザピーム 102 と * 平行な 45°方向からの反射回折光は対物レンズ 1° に入射しない。以上のようにして、ウェハ上の回 * 路パターン情報を総て除去することができ、その5 結果、2次元固体機像素子90の検出画像16に示す・ ように、異物情報17のみを抽出することができる。 本実施例においては、原理説明のところでも近・ べたように、 45°回転斜方照明により、異物散乱・ 光に影響を与えることなく、ウェハ上の回路パタ10 - ンの大半を占める z 軸及び y 軸方向のパターン・ 情報を除去でき、また残りの他の方向のパターン・ 情報を除去するための空間フィルタ10の遮光郡15・ の幅をかなり小さくすることができるため、異物・ 散乱光を大きく損なることなく、異物情報のみをis 抽出することができる。

以下、本発明の第2の実施例を第3図により説、明する。

第3四は第2の実施例における異物被出光学系。 を示す図である。本光学系は、第1図に示した第m

により、傾斜角で、 x 軸及び y 軸より 45° の回転ご 角でもって、2万向からウェハ上に照射する。ウ. ェハ 1 は、対物レンズ 7、リレーレンズ 9、12に・ より2次元箇体撤像祭子90上に結像している。一: 方、対物レンズ1のフーリエ変換面(空間周波数⁵ 領域=射出版) B は、リレーレンズ 9 により11の・ 位置に 結像している。本奥施例においては、ウ・ ェハ1上の回路パターン2を構成する主要な2祖・ の直線エッジ群が、それぞれエ幅及びり軸に平行・ になるようにウェハを配置している。従って、エル 軸及び y 軸に対して 45°の回転角で斜方照明する・ ことにより、上配エ袖及びり軸に平行な直級エフ・ シ群からの反射回折光は対物 レンズに入射しない. から、これらのパターン情報を販去することがで・ きる。一方、パターン2のうち、エ棚及びり軸には 对して 45°方向を成す直線エッジ群はレーザビー。 ムに対し直交となるから、その反射回折光は、フ. ーリエ変換面11において、第2図(4)に示すような. **脚長く集光したフーリエ変換像となる。従って、、** 返光部 15 を有する空間フィルタ 10 を11の位置に20

-12 -

1 の実施例の異物検出光学系において、炭にある・ レーザ州方照明光学系と直交する方向に、新たに、 レーザ斜方照明光学系 200c , 200d (図示せず) · を追加し、計4方向から斜方照明する構成とし、 かつそれに対応して、遮光部 42 及び 43 を有する。 空間フィルタ40をフーリエ変換面11 に配置した。 他は、総て第1の突施例の異物検出光学系と同じ・ 構成及び役能を有する。 ェ 軸及び y 軸に対して45°・ の回転角で4方向から斜方照明した場合でも、パー ターン 2 のうちょ 軸及び y 軸に平行な 直顧エッジ 16 群からの反射回折光は対物レンズに入射しないか・ ら、これらの情報を除去することができる。一方: パョーン 2 の うち、 ェ 軸及び y 軸に対して 45°方・ 向を成す直線エッジ群は 4 万向からのレーザビー・ ムに対し、直交となるから、その反射回折光は、15 フーリエ変換面11において、細長く乗光した十文. 字状のフーリエ変換像となる。従って、遮光部42. 及び 43 を有する空間フィルタ 40 を11 の位置に設. けることにより、このパターン情報を除去するこ. とができる。以上のようにして、ウェハ上の回路20

パターン情報を総て除去することができ、その結・ 果、2次元固体撮像素子90の模出画像44に示す。 ように、異物情報45のみを抽出することができる。 本実施例においては、第1の実施例と同様の効・ 果があるだけでなく、さらに以下の効果を有する。 すなわち、異物によってはその形状に方向性をも つものがあり、限られた方向から照明した場合、・ その散乱光の指向性が高くなり、敏悪の場合、散・ 乱光が対物レンズに入切しないケースも生じてく・ る。本実施例では4方向から斜方照明しているたい め、上記の場合でも、異物散乱光の指向性を低減・ することができ、異物検出光量の低下を防ぐこと・ ができる。また、パターン段差部に付着し、2方・ 向照明では段差の陰になり検出が困難な異物も、・ 4 方照明により十分な照明光量が得られ、異物見言 逃しを防ぐことができる。

以下、本発明の第3の実施例を訊4図により説、 明する。

第4図は、第5の異施例における異物検出光学。 系を示す図である。本光学系は、エリステージ(20

. 15 -

以下、本異物検出光学系の概能を説明する。エ・ 軸及び y 軸に対して 45°の回転角で 4 方向から新・ 方照明した場合は、第2の実施例と同様、パター・ ン140 のうちェ軸及び y 軸に平行な直線エッジ群・ からの反射回折光は対物レンズに入射したいからも これらの情報を除去することができる。一方、パ・ ターン 140 のうち、 # 軸及び y 軸に対して 45°方・ 向を成す直線エッジ群は4方向のレーザビームに・ 対し、直交を成す。被長840元の半導体レーザ・ 40 , 40 から出射したビームによって照明された10 同ビームに対して直交する 45° 方向の直線エッジ. 群からの反射回折光は、波長分離ミラー50を透過. し、フーリエ変換面55において、第2図はん示す。 ような、ビームと平行に細長く築光したフーリエ。 変換像となる。従って遮光部 580 を有する空間フェ イルタ 51a を55の位盤に散けることにより、この. パターン情報を除去することができる。一方、彼 長 780 nm の 半導体 レーザ 4c 、 4d から 出射したビ ームによって照明された同ビームに対して直交す る 45°方向の直線エッジ群からの反射回折光は、m

図示せず)、レーザ糾万照明光学系 200a, 200b, 200c , 200d (図示せず) 、対物レンズ1 、リレ · ーレンズ9、彼長分離ミラー50、空間フィルタ 514 , 516、ミラー 524 , 526、放長合成ミラー 53、リレーレンズ 54、 2 次元 固体破像 装子54 と 5 さらに信号処理系としてメモリ60、比較同路 150 * より構成される。同図において、試料は前述の2. つの奥施例と同様、回路パターンが形成された製 品ウェハである。4つのレーザ州方照明光学系 200a,200b, 200c, 200dの構成,配置,機能は10 第2の吳旭例と全く阿碌であるが半導体レーザ40: 40は改長 840nm のものを、4c, 4d は改長 780nm · のものをそれぞれ使用している。ウェハイは、対・ 物レンズ1、リレーレンズ9,54 により、 2 次元・ 固体域像条子90上に結像している。一方、対物レ15 ンズ 7 のフーリエ変換面(空間周波数領域=射出・ 雌)8は、リレーレンズ9により、55及び56の。 位置に結像している。近長分離ミラー50反び仮接・ 合成ミラー53は、彼長 840 nm の光を送過させ、彼・ 長 780mm の光を反射する。

.16 .

波長分離ミラー50 Kより反射され、フーリエ変換・ 面56において、第2図的に示すような、ピームと・ 平行に細長く無光したフーリエ変換像となる。従・ って、上配と同様に、遮光部 586 を有する空間フ・ イルタ 51 b を56の位置に設けることにより、この 5 パターン情報を除去することができる。以上のよ・ うにして、回路パターンの情報が除去された2つ・ の波長のウェハゼからの反射光は、放長合成ミラ・ -53により合成された後、リレーレンズ54により。 2 次元固体級像素子90上に結像する。一方、ウェ10 ハイは、前述の2つの異施例におけるウェハ1よ。 りもパターン改差が大きい(AI配級工程のように、 半導体製造プロセスの後工程においては、前工程。 に比べパターン段差が大きくなる)ため、パター、 ン140のコーナ部での光の散乱状態が異物のそれ。 に近くなり、空間フィルタ 51a 及び 51a を通過し、 てしまう。その結果、2次元卤体煅像累子90の検 出面像 61 には、異物情報 63 と共にパターンのコ ーナ部の情報62が混在している。そこで、検出画 像 61 と、予じめメモリ 60 に格納しておいた隣接 ...

特開平 1-117024(6)

チップの同一場所での記憶画像64とを、比較回路・150 において比較し、共通部分であるパターンの・コーナ部の情報を除去すれば、その登画像66に示・すように異物情報63のみを抽出することができる。

尚、以上の実施例では、試料として半導体ウェ. ハを用いているが、本発明はレチクルやマスク、 あるいは、他の何らかの規則性のあるパクーン上。

. 19 .

ができ、また没りの他の方向のパターン情報は空間フィルタを用いて除去することにより、従来方式に比べ異物検出光量が大幅に増加する。また、パターンや異物の形状によって異物被出能力が左右されないため、上配異物被出光量の増加と併せ⁵て、より彼小な異物の被出が可能となり、半導体の個類性向上及び歩留向上に貸献できるという効果を有する。

4.図面の商単な説明

第1 図は本発明の第1 の契施例における異物機¹¹ 出光学系を示す射視図、第2 図は本発明の原理を「示す図、第3 図は本発明の第2 の契施例における・ 異物被出光学系を示す斜視図、第4 図は本発明の・ 第3 の実施例における異物被出光学系を示す斜視・ 図、第5 図は従来の異物検出光学系を示す図、第6 13 図は異物散乱光の偏光状態を示す図、第7 図は従・ 米方式による被小異物の検出状態を示す図である。

1 , 1' ... 9 = ~

2 , 18,17 , 140 …パターン

3 , 72,84 … 異物

また、第3の契施例では、ウェハからの反射光・ を放長分離ミラーを用いて2つの仮長に分離して・ いたが、これを偏同ビームスブリッタにおきかえ3 互いに値交する2つの偏向成分に分離することも、 もちろん可能である。その際は、互いに値交する・ 直般偏光レーザで針方照明する。

また、以上の奥施例ではレーザビームの回転角・な45°としているが、対物レンズにパターンエフェン部の反射回折光が入射しない角度であるならば、回転角は他の値でもかまわない。上記角度は、対、物レンズのNAによって決まるものである。

(統明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、エ軸及is び y 軸方向の反射回折光が対物レンズに入射しな。 いある回転角で、ウェハ上を斜方照明するという。 徳めて簡単な得成により、発物散乱光を損なうこ。 となく、ウェハ上の回路パターンの大半を占める。 エ軸及び y 軸方向のパターン情報を除去すること。

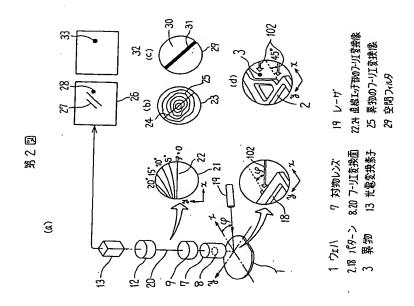
• 20 •

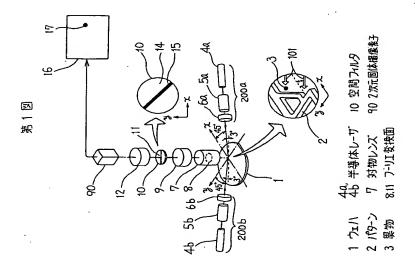
4a,4b,4c,4d … 半導体レーザ
19,70a,70b … レーザ
7 … 対物レンズ
8 , 11,20,55,56 … フーリエ変換面
10,29,40,51a,51b … 空間フィルタ
22,24 … 直線エッジ部のフーリエ変換像
25 … 英物のフーリエ変換像
90 … 2 次元固体 投資累子

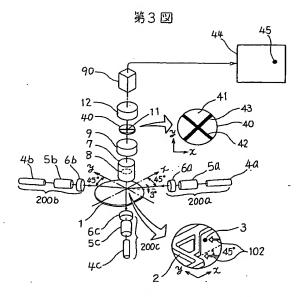
. 22 .

代埋人 并埋士 小 川 勝 男





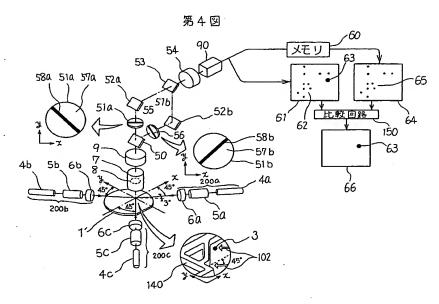




 1
 ウェハ
 4a,4b,4c,4d
 半導体レーザ
 40
 空間フェルタ

 2
 パターン
 7
 対物レンス
 90
 2次元固体 換像素

 3
 異物
 8,11
 フーリエ変換面



1'ウェハ 7 対物レンス 60 Xモリ 3 異物 8,55.54 フ-リエ変換面 90 2次元固体撮像素子 4a.4b,4c,4d 半導体レーザ 51a,51b 空間フィルタ 140 パターン 150 比較回路

